

ASMPT 公布成立战略合营公司 加快物料业务发展 * * * 为未来开拓光明前路

(二零二零年七月二十九日，香港讯) — ASM Pacific Technology Limited (「ASMPT」/「集团」)(股份代号 0522) 公布，与主要合作伙伴达成协议，就物料分部成立战略合营公司(「SJV」)。

ASMPT 行政总裁黄梓达先生表示：「多年来，我们一直密切观察引线框架市场的趋势，发现了市场整合的情况。我们的物料分部一直为全球顶尖引线框架制造商之一，并随着全球半导体市场增长，继续保持强势。然而，引线框架行业竞争极为激烈，需靠规模经济以保持成功。此次的战略合营公司有助物料分部为未来作好准备，对其员工、客户，以及集团均大有裨益。」

黄先生续指，ASMPT 挑选战略伙伴的程序极为严谨，务求协助加快其物料分部的增长。此次 SJV 的战略伙伴智路资本有限公司(「智路」)、Asia-IO Capital Management Limited (「Asia-IO」)，连同 ASMPT，将共同带领该 SJV 的管理及发展。

该 SJV 预期将于年底开始营运。在此期间，ASMPT 的物料分部将继续其业务营运，其管理团队、营运、扩张计划及产品开发将维持不变。当该 SJV 开展营运时，将在 SJV 战略伙伴的领导下独立营运，运用智路及 Asia-IO 深厚并互补的网络及市场经验，协助扩展及巩固其于引线框架市场的领导地位。ASMPT 将持有 SJV 44.44% 的少数权益，而智路及 Asia-IO 则将透过其指定的投资实体共同持有 55.56% 权益。当此 SJV 开始营运后，集团将以其财务业绩依权益法入账。

黄先生总结：「此次战略合营伙伴的优秀往绩、财务实力及共同特质，为我们的引线框架业务打造了强而有力的基础，以实现其庞大的内在潜力。是次合作将惠及 ASMPT 物料分部的所有持份者，并保证能够好好照顾我们客户的需要及未来要求。」

中关村融信金融信息化产业联盟(「FITA」)主席李滨表示：「FITA 非常高兴与 ASMPT 结成战略伙伴，及支持其与智路资本与 Asia-IO 成立战略合营公司。智路资本是 FITA 其中一个主要投资平台。透过我们涵盖超过 100 家中国及全世界领先高科技行业参与者的联盟成员网络，我们非常有信心 FITA 能够向此战略合营公司提供强劲的协同支持，并推动其业务增长。」

智路资本管理合伙人杨飞表示：「ASMPT 为半导体价值链的世界级领袖，我们对其物料分部的技术、质量及营运领导能力充满信心。智路资本的高管团队为战略合营公司带来良好的金融及行业专才组合，以支持其成功。我们相信，新股东带来的额外财务资源及行业网络，加上其对于与 ASMPT 共同推动物料业务增长的高度专注，将把战略合营公司的成功推上另一高峰。」

Asia-IO 管理合伙人谢迪洋表示：「我们的策略为支持不断投资以变得更强大的高素质行业参与者，使其在市场回复增长时获取更大的市场占有率，此战略合营公司与我们的策略相符。」

关于 ASM Pacific Technology Limited

作为全球科技及市场领导者，ASMPT(香港联交所股份代号:0522)致力研发及提供表面贴装技术的尖端解决方案及半导体装嵌及封装行业的设备及物料。其解决方案广泛应用于不同的终端用户市场，包括一般电子产品、移动通讯器材、汽车、工业以及 LED。集团持续投资于研究及发展，为集团客户提供创新及具有成本效益的解决方案和系统，以协助他们提升生产效率、可靠性及产品的质量。

ASMPT 自一九八九年起于香港联交所上市。目前，ASMPT 已获纳入为恒生科技指数、恒生综合市值指数下之恒生综合中型股指数、恒生综合行业指数下之恒生综合信息科技业指数及恒生香港 35 指数。详细信息请查阅 ASMPT 网页 www.asmpacific.com。

关于智路资本有限公司

智路资本有限公司是一间全球性私募股权基金管理人，透过与领先公司就数个主题(包括智能城市、智能制造、可再生能源等)的紧密合作，寻找实现全球城市化和智慧/绿色生活科技的机会，以专门投资高科技公司。智路资本有限公司致力于通过其投资以及具有行业和投资背景的国际管理团队，环绕这些关键主题建构健全的国际生态系统。智路资本有限公司成功的业绩记录建基于与创科行业世界一流公司的分拆、合资和共同投资上。在二零一六年至二零一九年期间，它曾参与恩智浦对 Nexperia 的分拆，与高通公司成立 AI / IoT 芯片合资公司，与 ams 成立 MEMS 传感器合资公司，并曾投资智能手机 ODM 华勤。Wise Road Capital LTD 亦是中关村融信金融信息化产业联盟(「FITA」)的创始成员及核心投资平台。FITA 由全球一百多间科技及金融公司组成，以促进及支持科技、替代能源、医疗保健及金融行业生态系统的发展。

关于 Asia-IO Capital Management Limited

Asia-IO Capital Management Limited 作为位于南韩 ACE Equity Partners 的一部分，是一家位于香港的跨境私募股权基金，专注于与亚洲有关的跨境制造技术收购。其已建立一个包括 8 家公司的投资组合，包括由世界级科技公司分拆的业务，例如由富士康分拆的云智汇、由微软分拆的诺基亚手机业务，及由 TDK 分拆的光学模块业务。

关于引线框架

几乎所有的半导体封装都需使用引线框架。引线框架本质上是金属薄层，用于将布线从半导体表面上的微小电端子连接到电气设备和电路板上的大规模电路。大多数类型的集成电路封装为通过将硅芯片放置在引线框架上，将芯片引线键合到该引线框架的金属引线，并用塑料覆盖芯片而制成。这种简单且通常成本较低的封装仍然是许多应用的最佳解决方案。在引线框架设计中，经常需要度身订造不同的规格和功能，令引线框架制造技术有所不同。

(来源：<https://www.precisionmicro.com/the-economic-manufacture-of-lead-frames-a-technical-comparison/>)

新闻垂询：

林诒源

企业传讯总监

电话：+65 6450 1445

电邮：eg.lim@asmpt.com

代表 ASMPT：

纵横财经公关顾问有限公司

吴燕霞 / 余志恒 / 刘蕙嘉

电话：2864 4812 / 2114 4319 / 2864 4890

传真：2527 1196

电邮：mandy.go@sprg.com.hk / antonio.yu@sprg.com.hk / cara.lau@sprg.com.hk